

mewa electronic liefert Lotpasten von ESL



Erfolgsfaktor Qualität bei Lotpasten!

Gerade die Herstellung elektronischer Geräte und komplexer Systemkomponenten stellt besonders hohe Anforderungen an die verwendete Lotpaste.

Mit diesem Wissen legen wir für unsere ESL Lotpaste strengste Qualitätsmaßstäbe zugrunde.

Bleifreie Lotpaste der Neusten Generation!

ESL Enviroflo Typ 305 ist eine Hochleistungslotpaste. Speziell entwickelt für den Einsatz bei höchsten Board- Packungsdichten bei BGA, Fine- sowie Super Fine- Pitch Komponenten.

ESL Enviroflo 305 erfüllt die höchsten Ansprüche im High- End Fertigungssegment.

Die Lotpaste Enviroflo Typ 305 ist lieferbar in 25- 45 microns Typ 3 und 20- 38 microns Typ 4 Lotlegierung 96% Sn/ 3% Ag / 0,5 % Cu.

Fünf wesentliche Eigenschaften verleihen Enviroflo 305 die Leistungsfähigkeit:

- *hohe Druckgeschwindigkeit (100-200 mm/s)
- *minimale Spitzentemperatur 229°C
- *großes Reflow Prozessfenster
- *lang anhaltende und Stabile Klebrigkeit und Standzeit
- *beste Schablonendruck Eigenschaften

Sollten wir Sie neugierig gemacht haben und auch Sie alle Vorteile der Enviroflo 305 nutzen möchten, sprechen Sie bitte unseren Herrn Vanhöfen Tel: 04101-7991-41

Fax: 04101-781014, E-Mail: vanhoefen@mewa-electronic.de an.

**Er freut sich auf Ihre Anfrage und steht Ihnen gern mit allen weiteren
Informationen zur Verfügung.**